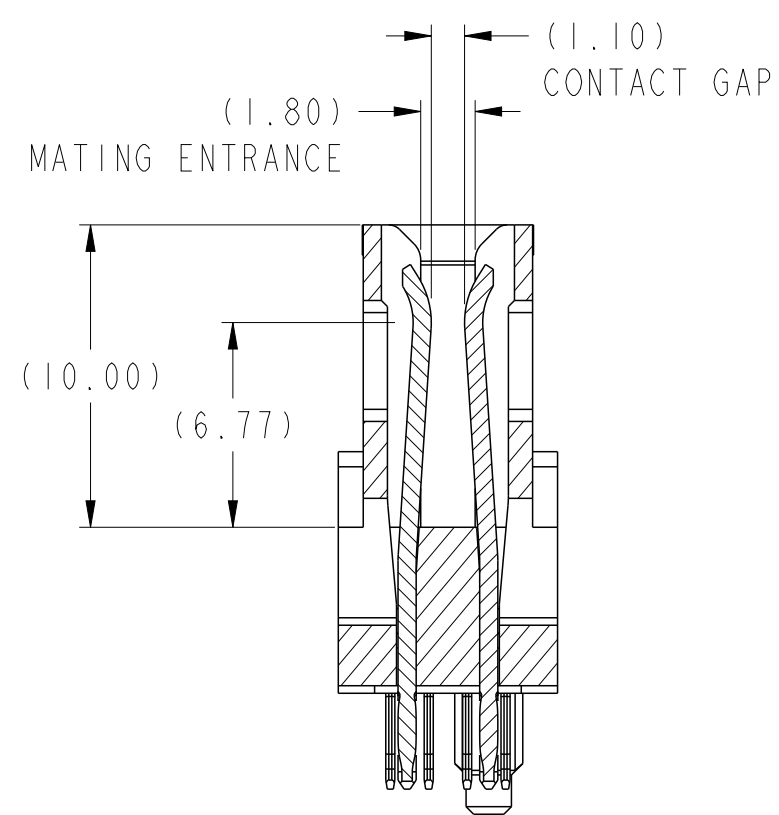
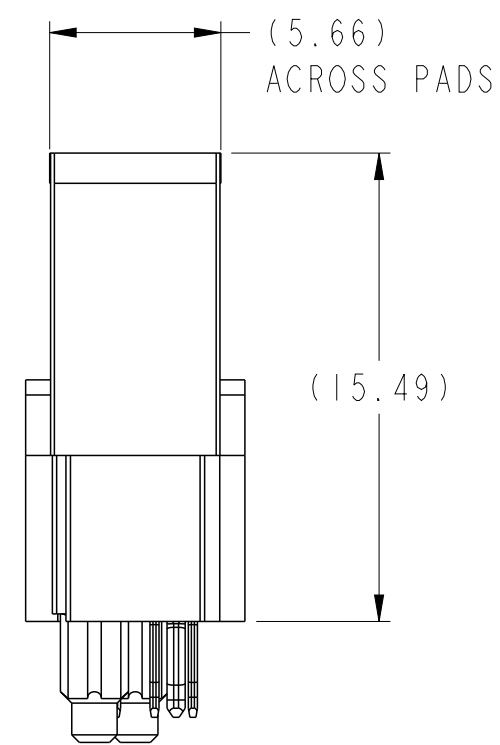
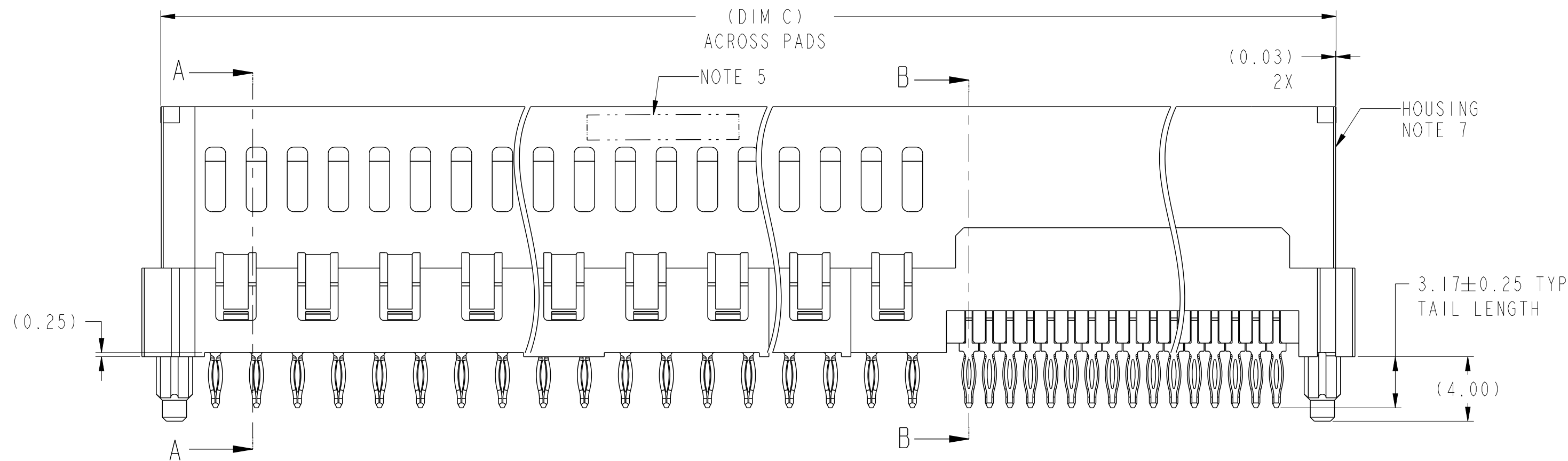
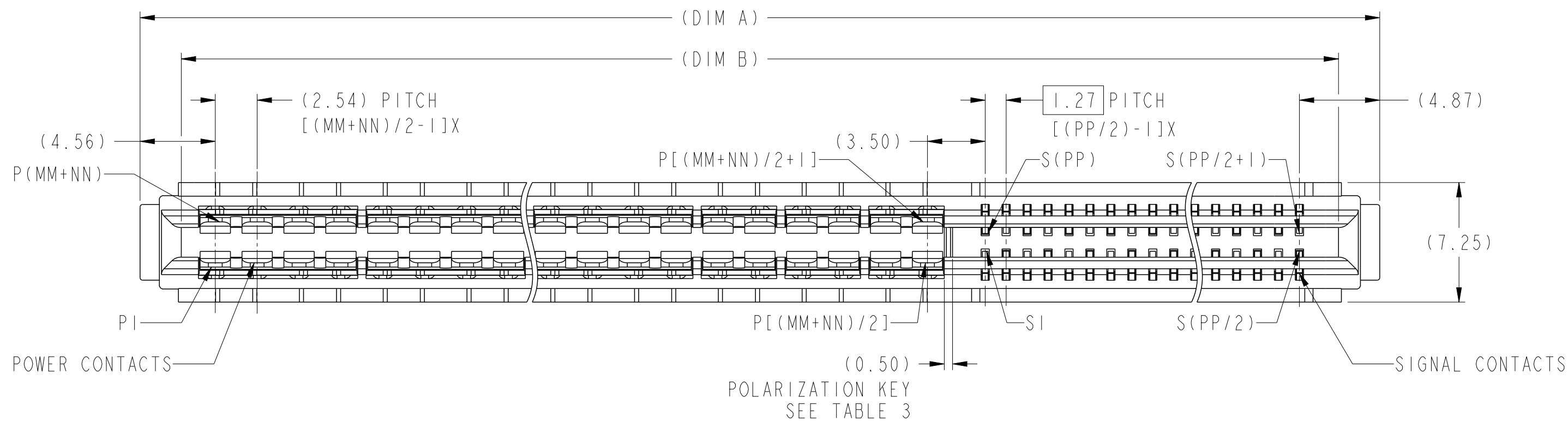
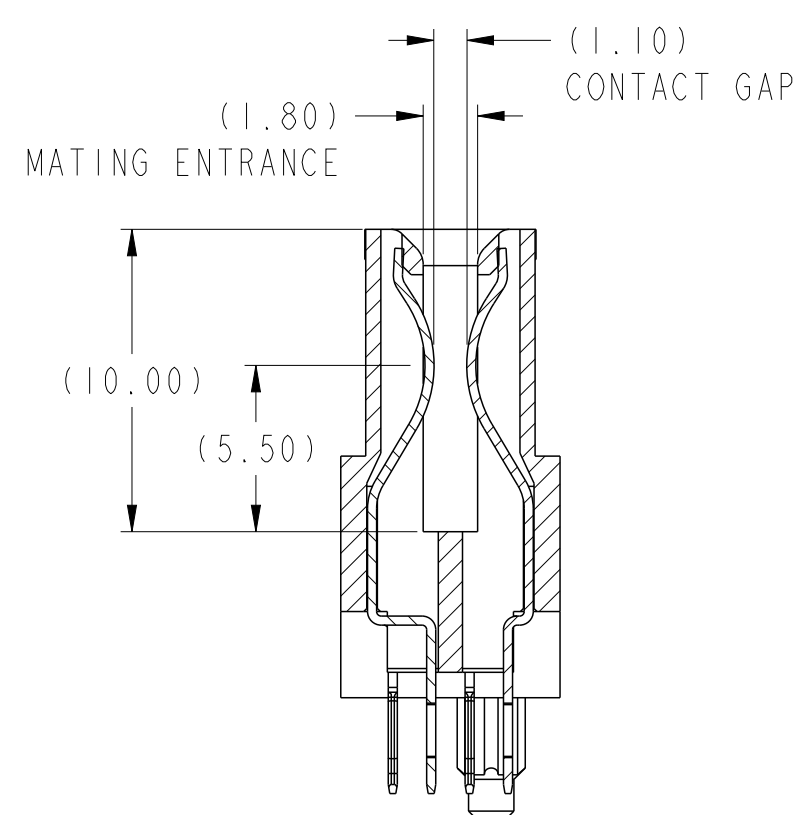




SECTION A-A
SCALE 4:1



SECTION B-B
SCALE 4:1

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	ecn no	ELX-DG-24036-1		
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
surface	linear	0.X	±0.3	Amphenol FCi		title		std VERT REC UNIVERSAL HIGH POWER CARD EDGE		rev
		0.XX	±0.10							
		0.XXX	±0.05							
	angular	0°	±2°			cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 4

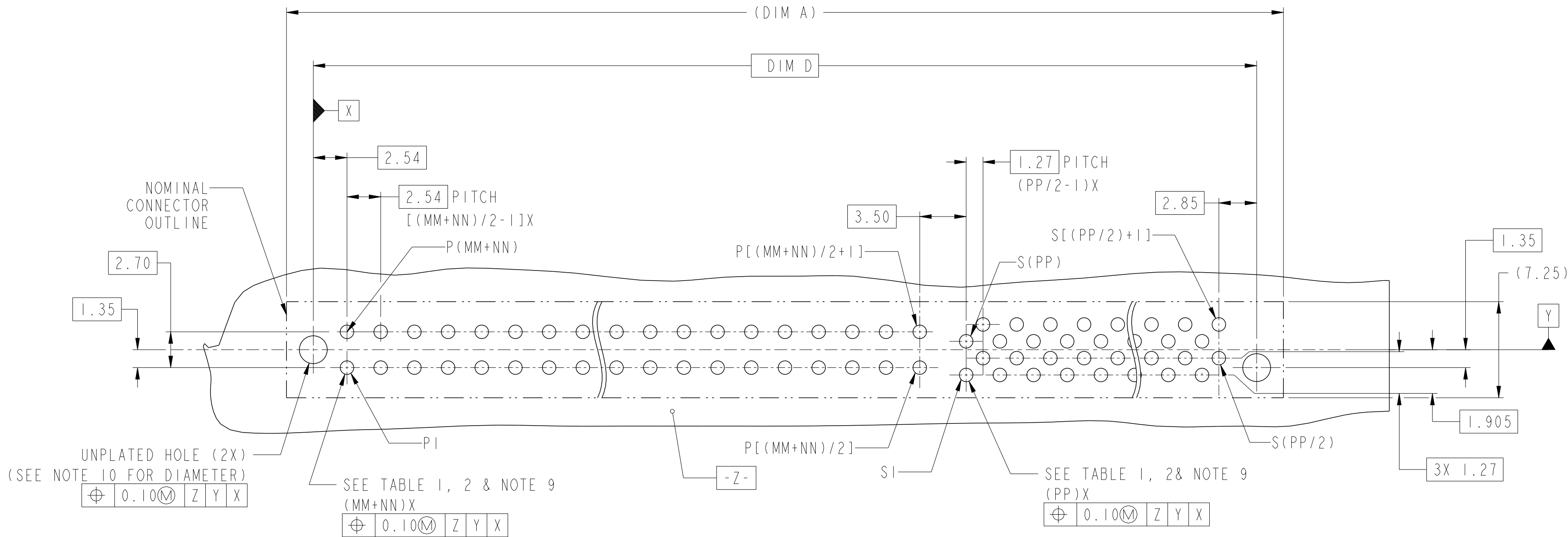
PDS: Rev :C

STATUS:Released

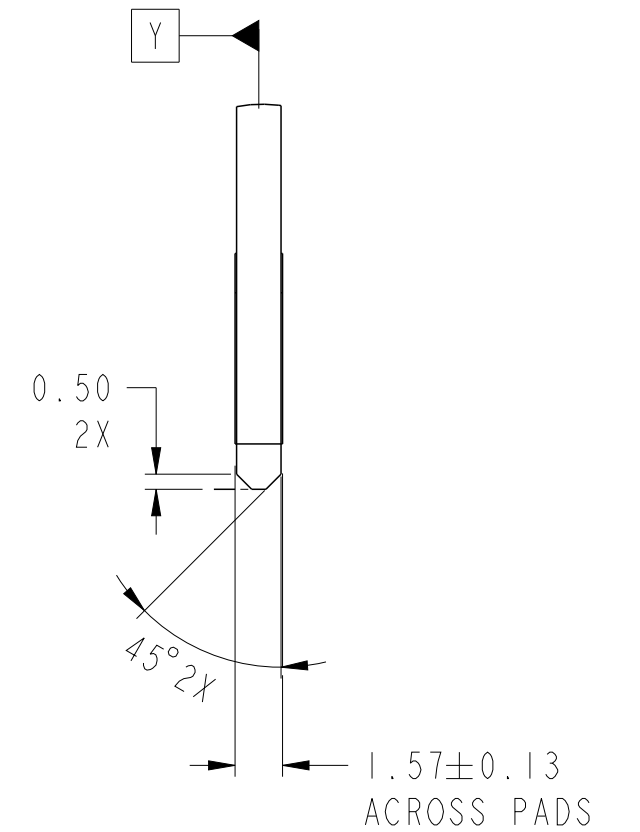
Printed: May 24, 2016

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80



spec ref		-		dr		Wei-Long Zhang		2012/07/05		projection		MM		size		A2		scale		1:1	
tolerance std		ISO 406		ISO 1101		eng		Sunny2 Liu		2016/05/05						ecn no		ELX-DG-24036-1			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		Terris Liu		2016/05/20				rel level						Released					
		appr		Pei-Ming Zheng		2016/05/24		product family													
surface		linear		0.X		±0.3		Amphenol FCI		title		STD VERT REC UNIVERSAL HIGH POWER CARD EDGE		dwg no		10121506		rev		C	
		0.XX		±0.10																	
		0.XXX		±0.05																	
ISO 1302		angular		0°		±2°		cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 2 of 4									



5	PDS: Rev :C	STATUS:Released	Printed: May 24, 2016
---	-------------	-----------------	-----------------------

10121506 - MM NN PP LF

LEAD FREE

Polarization Key Option

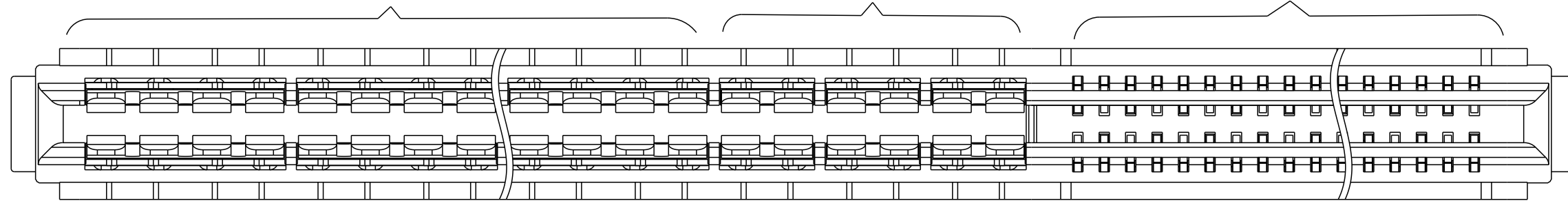
A	B	C	D
Y	Y	N	N
STB	PF	STB	PF

Tail Type
Note 12

4 BEAM PWR CONTACT QTY
(NEXT TO LEFT END)

2 BEAM PWR CONTACT QTY
(NEXT TO SIGNAL)

SIGNAL CONTACT QTY



Example: The configuration above is 10121506-241232BLF
STD VERT REC 36P32S with polarization key.
24P is 4 beam contact, 12P is 2 beam contact.

TABLE 3. PART NUMBER CODE. HPCE STD VERT REC P+S CONFIG

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.

2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.

3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.

4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.

5. PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION: GS-24-007.

6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.

7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.

8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.

9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.

10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS
Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS

11. PRESS FIT APPLICATION TOOL DRAWING : 10119453.

12. STB= SOLDER TO BOARD, 1.57-2.38mm PCB THICKNESS.
PF = PRESS FIT, 1.57mm MINIMUM PCB THICKNESS.

13. MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 100mm.

14. DIM IS NOT APPLICABLE IF NO 4 BEAM CONTACT OR 2 BEAM CONTACT.

15. A Δ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

DIM

TABLE 2. LENGTH FORMULAS.

DIM A 13 (MM/8)X10.16+ (NN/4)X5.08 + (PP/2)X1.27 + 9.12

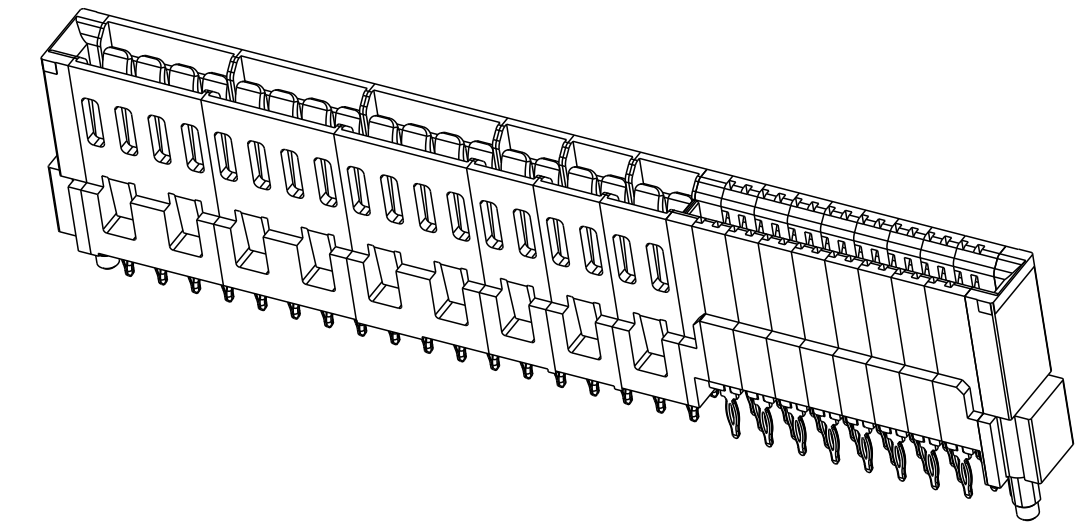
DIM B DIM "A" - 5.00

DIM C DIM "A" - 2.34

DIM D DIM "A" - 4.04

DIM E DIM "A" - 5.30

DIM F 14 (MM/8-1)X10.16 + (NN/4-1)X5.08 + 13.34 (WITH 4 BEAM CONTACT)
3.18 (WITHOUT 4 BEAM CONTACT)



EXAMPLE: 10121506-241232BLF

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	2016/05/20	ecn no	ELX-DG-24036-1	
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
surface	linear	0.X	±0.3	0.XX	±0.10	0.XXX	±0.05	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 4 of 4
ISO 1302	angular	0°	±2°							

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: May 24, 2016

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9